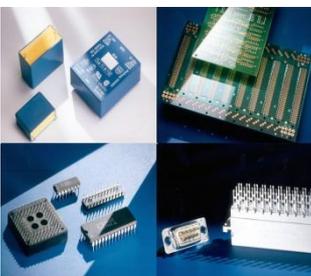


Galika AG

PLATEG

Plasma Technik Grün

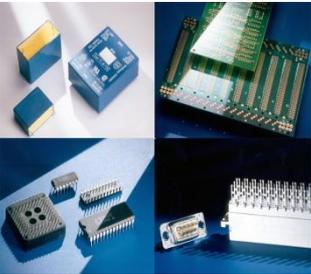
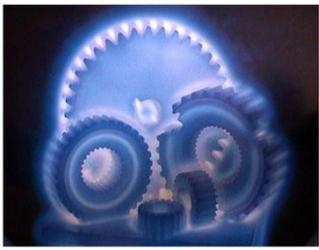
**PlaTeG GmbH
сердечно Вас
приветствует!**



PulsPlasma[®] Азотирование

альтернативный способ
азотирования для упрочнения
поверхностного слоя в
металлообрабатывающей
промышленности

PLATEG



Обзор

- ▣ ***PlaTeG GmbH* в перспективе**
- ▣ **Методы азотирования в перспективе**
- ▣ ***PulsPlasma*[®] - Азотирование**
- ▣ **Технология**
- ▣ **Установки**
- ▣ **Применение**

Технология плазменной обработки от *PlaTeG* I

Сталь: защита от износа / коррозии

PulsPlasma® Азотирование

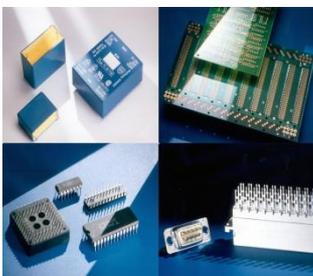
Поверхностное упрочнение

PulsPlasma® Оксидирование

Защита от коррозии

PulsPlasma® CVD

Нанесение твердых слоев



PLATEG

Технология плазменной обработки от *PlateG II*

Металлическая / пластиковая
поверхность

Плазменная полимеризация

Защита от коррозии

Снижение трения

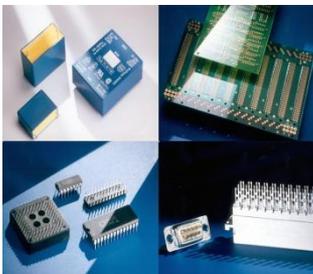
Снижение загрязняемости

Плазменная активация и очистка

Смачиваемость

Улучшение поверхности перед окраской

Улучшение поверхности перед
склеиванием



PLATEG

Определение азотирования

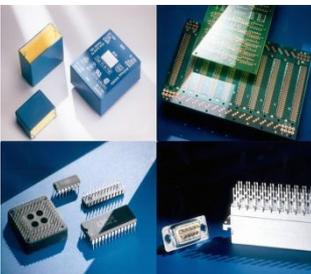


DIN EN 10052

Азотирование



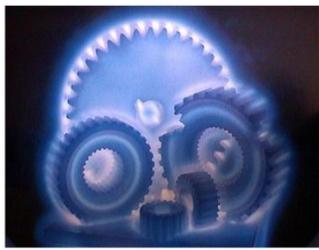
Термохимический способ обработки поверхности для обогащения поверхности деталей азотом



Карбонитрирование

Термохимический способ обработки поверхности для одновременного обогащения поверхности деталей азотом и углеродом





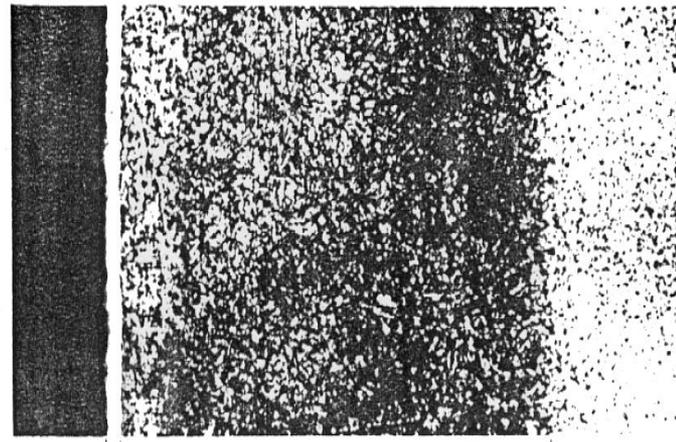
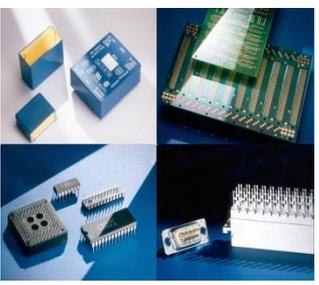
Азотирование / Карбонитрирование



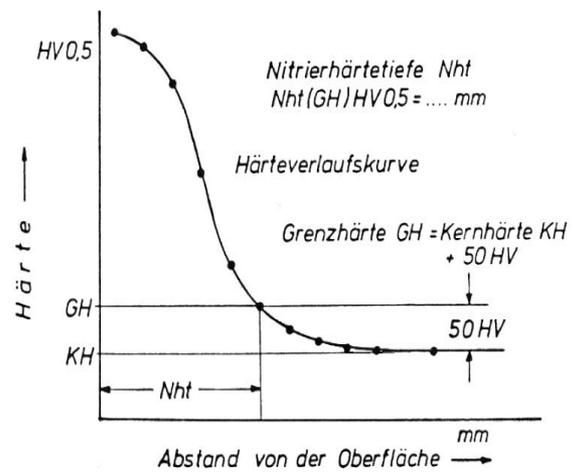
□ Цель обработки:

Образование Fe_xN_y – Связующий слой (VS)

Диффузия азота – Диффузионный слой (Nht)

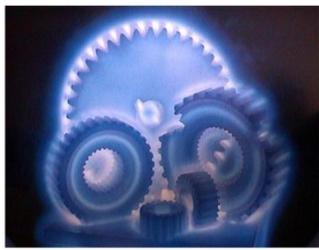


← Verbindungsschicht
← Diffusionsschicht



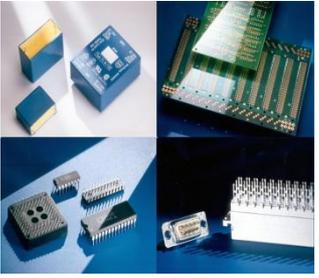
Ermittlung der Nitrierhärte tiefe Nht aus dem Härteverlauf gemäß DIN 50 190 Teil 3





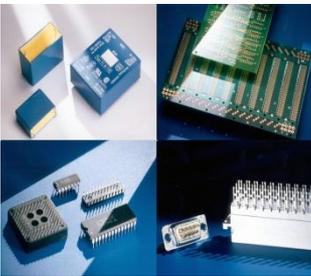
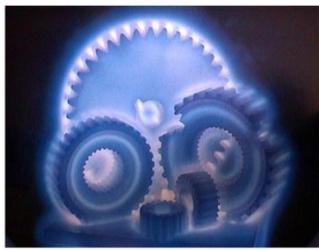
Азотирование / Карбонитрирование

□ Применение азотирования

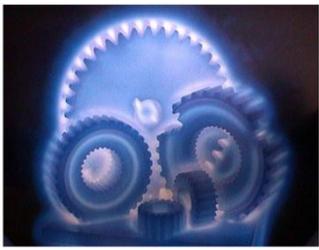


Проблемы	Величина	Материал	Метод
Адгезионный износ	VS	Сталь, чугун, порошковые материалы	Карбонитрирование (азотирование)
Абразивный износ	VS	Сталь, чугун, порошковые материалы	Карбонитрирование
	NHt	Азотируемые стали	Азотирование
Контактные нагрузки	NHt	Азотируемые стали	Азотирование
		Легированные улучшаемые стали	Азотирование (Карбонитрирование)
Трибоокислени е	VS	Сталь, чугун, порошковые материалы	Карбонитрирование
Коррозия			Карбонитрирование
Длительные переменные нагрузки	NHt	Азотируемые стали	Азотирование
		Сталь, чугун, порошковые	Карбонитрирование

Озор методов азотирования



Метод азотирования	Среда азотирования	Температура обработки (°C)	Продолжительность обработки (ч)	Результат
Расплав солей	Цианид Цианат	560 – 580	0,2 - 3	Карбонитрование
Газовое	NH_3 $\text{NH}_3 + \text{CO}_2$	510 – 540 550 – 600	20 – 100 1,5 – 4	Азотирование Карбонитрование
Плазма тлеющего разряда	$\text{H}_2 + \text{N}_2$ $\text{N}_2 + \text{H}_2$ $+ \text{CH}_4$ (CO_2)	300 – 600	1 – 60	Азотирование Карбонитрование



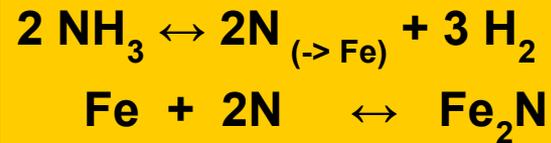
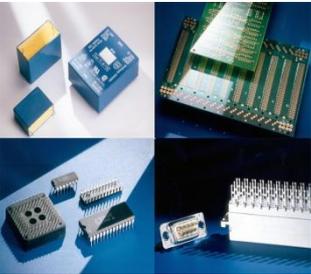
Азотирование / Карбонитрирование

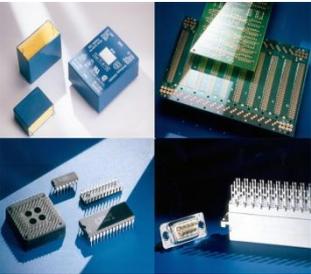
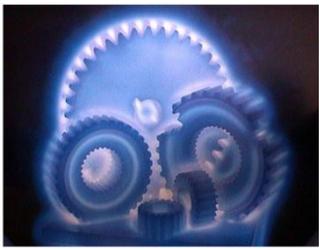


□ Химико-термический метод термической обработки

-> термическая диссоциация Азота

-> химико-термическое активное образование Fe_xN_y





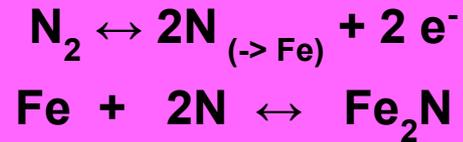
Плазменное

Азотирование / Карбонитрирование

□ Метод термообработки, активированный плазмой

-> активированная плазмой диссоциация азота N_2

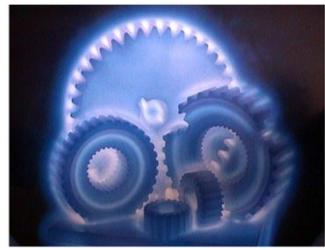
-> (плазма – химическое) активное образование Fe_xN_y



Цель:

Образование Fe_xN_y – Связующий слой (VS)

Диффузия азота – Диффузионный слой (Nht)



Что такое ПЛАЗМА?



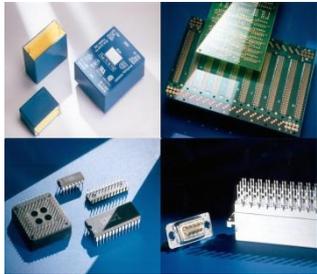
- Определение физической ПЛАЗМЫ

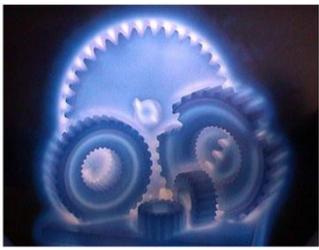
Плазма – это электропроводящий газ!



- Состав:

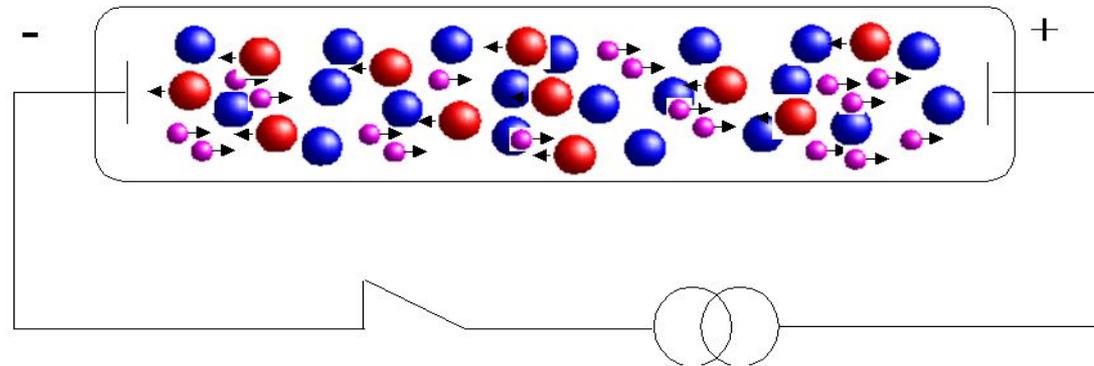
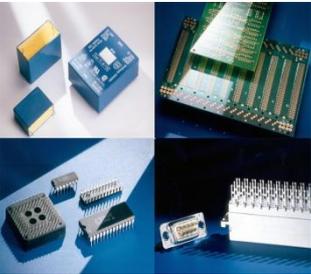
- атомы, молекулы
- возбужденные атомы и молекулы
- ионы (положительные и отрицательные)
- электроны





Пример плазмы тлеющего разряда

Простейший пример – флюоресцентная лампа освещения





Плазменное Азотирование / Карбонитрирование



□ Постоянный ток (DC)- тлеющий разряд

□ PulsPlasma[®] технология

частота плазмы 0,5 – 15
kHz



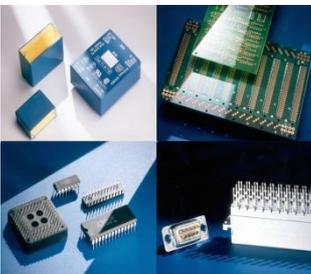
PulsPlasma[®] азотирование

PulsPlasma[®] карбонитрирование

PulsPlasma[®] оксидирование

PulsPlasma[®] CVD покрытия

PulsPlasma[®] тонкая очистка

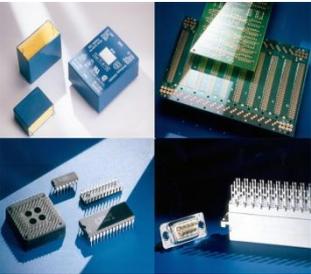
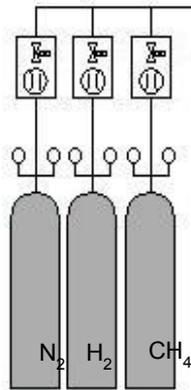




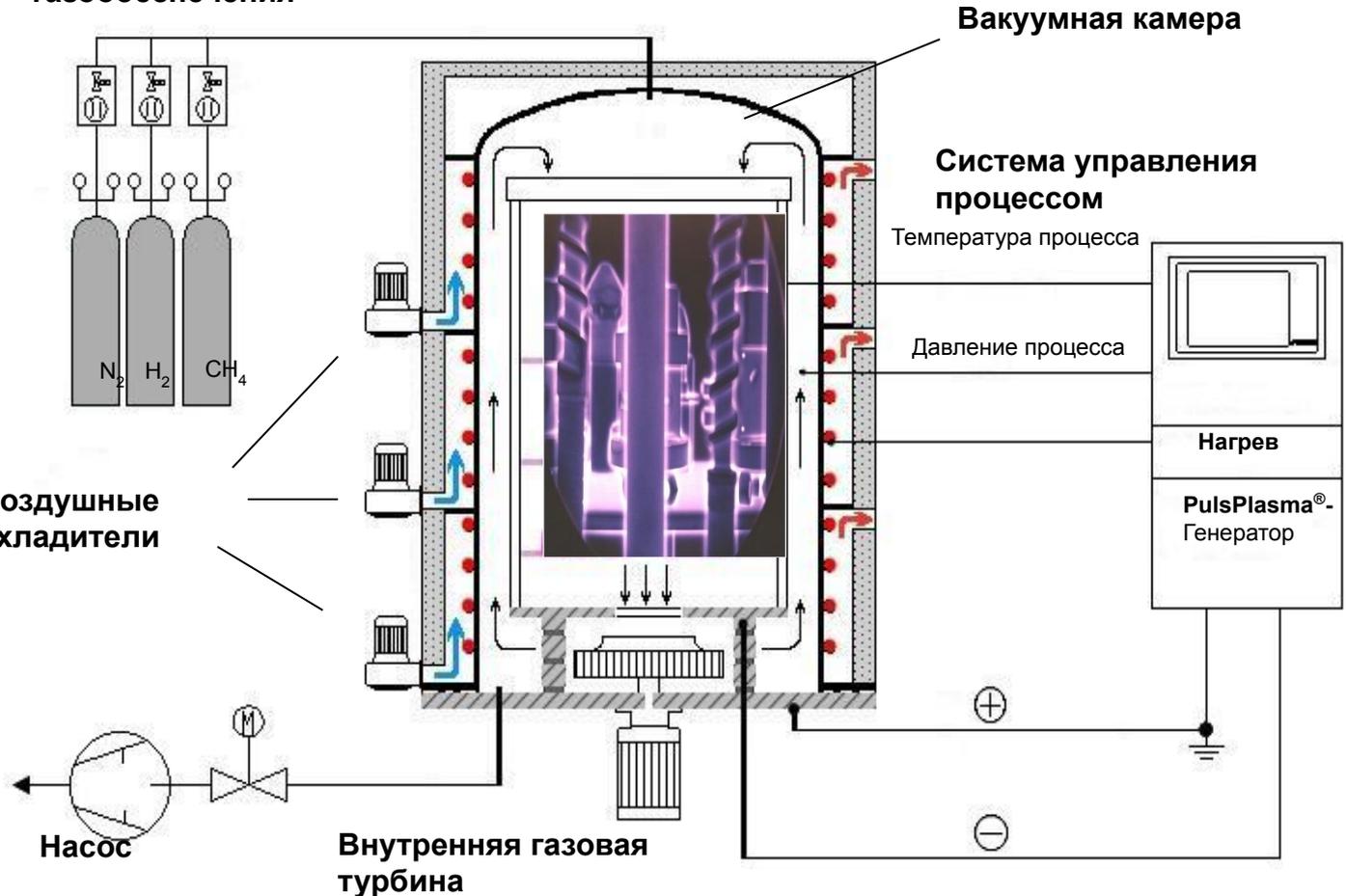
Конструкция PulsPlasma® - установки азотирования

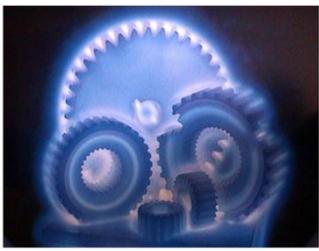


Система газобеспечения



Воздушные охладители

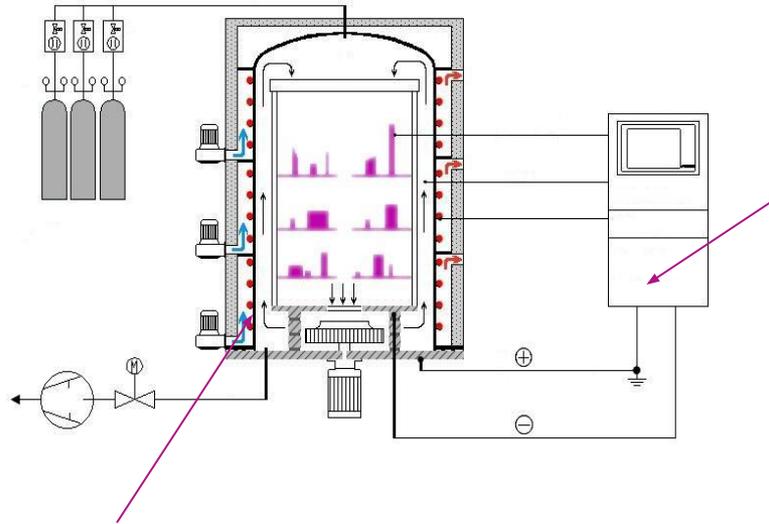




PulsPlasma® установки азотирования



Конструктивные особенности:

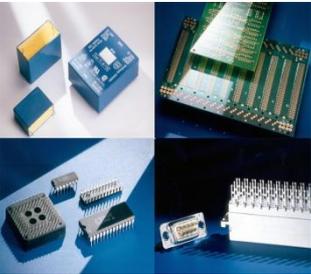


**Пульсирующий
постоянный ток**

500 Hz – 15 kHz

**Без повреждения
поверхности электрической
дугой**

- постоянная плазма
- Электрическая дуга < 1 μs

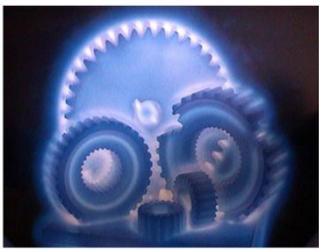


обогреваемые стенки камеры

- электрический нагрев стенок для нагрева садки
- мощность плазмы по требованию процесса
- равномерное распределение температуры



PLATEG



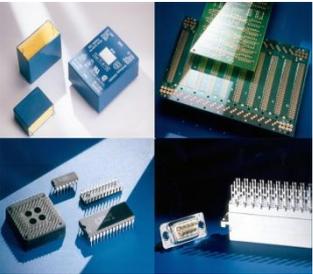
Преимущества PulsPlasma® азотирования



Плазменное азотирование / карбонитрирование
(в сравнении с газовым азотированием)

Общие:

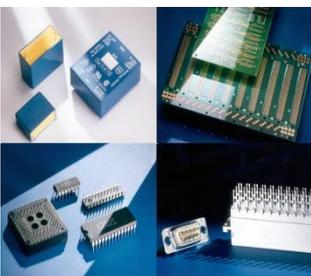
- Низкий расход среды, экологичность
- Гибкая температура азотирования (300 °C600 °C)
- Простая возможность частичного азотирования
- Азотирование высокохромистых сталей
(получение коррозионной стойкости)
- Азотирование порошковых материалов
- Азотирование Ti, Al





Примеры PulsPlasma® Азотирования

□ Инструмент

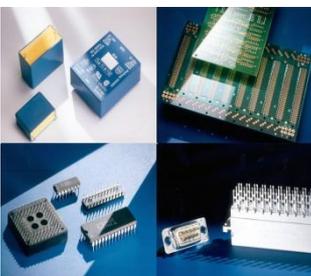


PLATEG



Примеры PulsPlasma® Азотирования

□ компоненты коробок передач

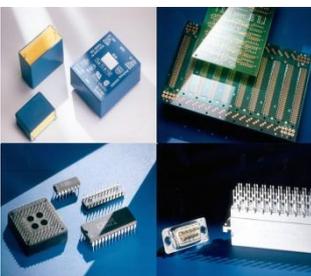


PLATEG



Примеры PulsPlasma® Азотирования

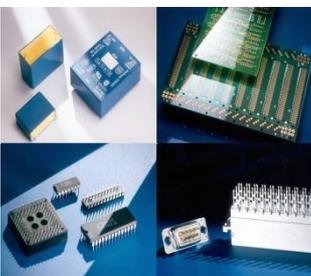
□ порошковые ферросплавы





Примеры PulsPlasma® Азотирования

□ Стали с содержанием хрома > 12 %



PLATEG



Преимущества PulsPlasma® азотирования



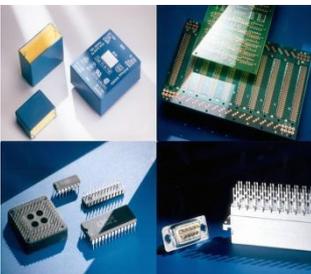
Плазменное азотирование / карбонитрирование
(в сравнении с газовым азотированием)

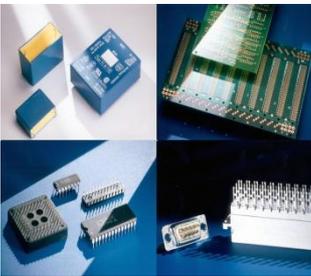
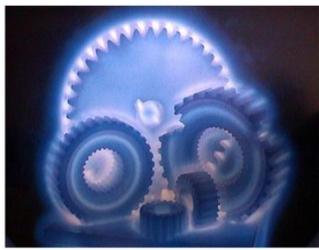
ТЕХНИЧЕСКИЕ:



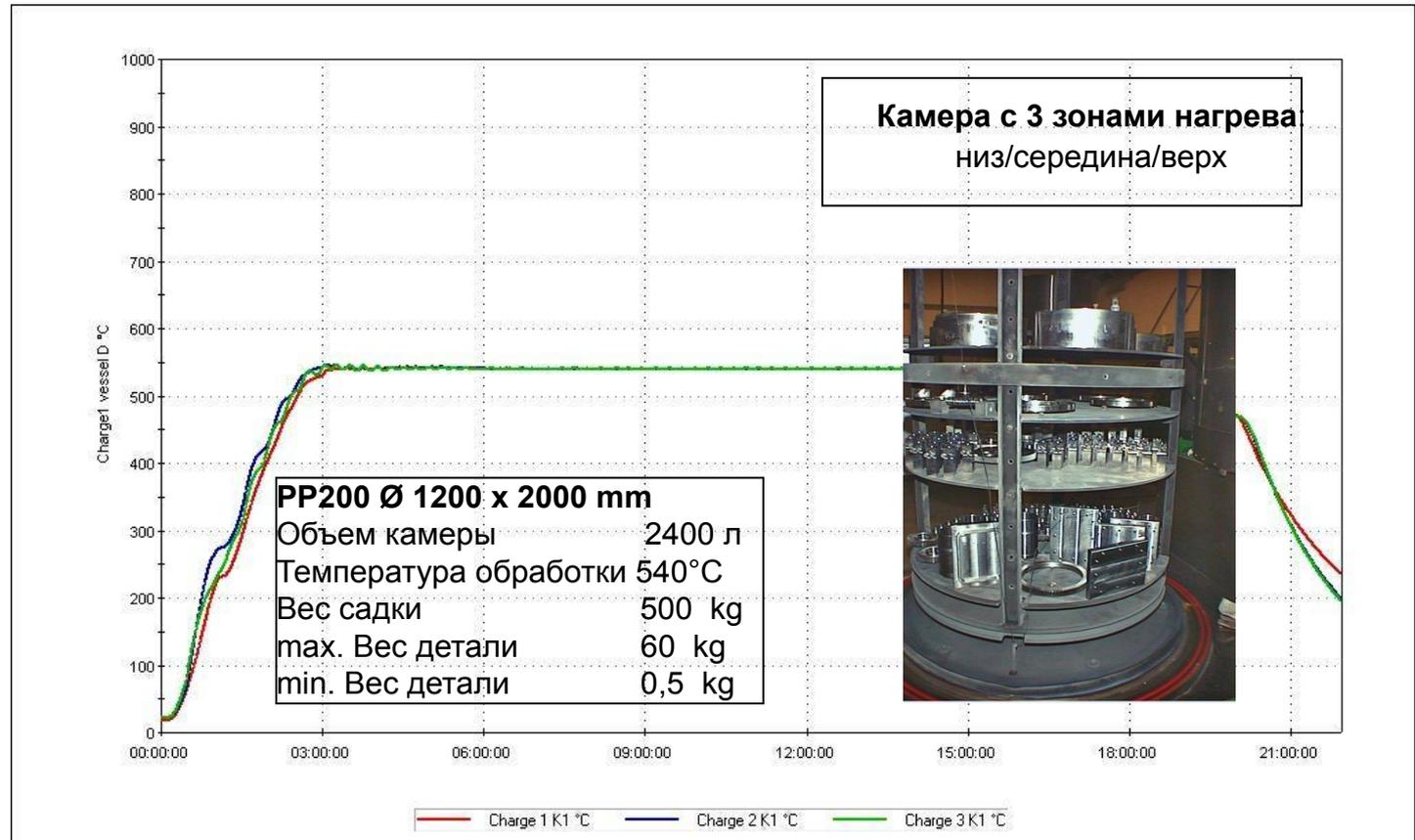
□ Управление размером и формоизменением

- Оптимизация конструкции и подготовки для азотирования (допуски размеров)
- Подходящие температуры обработки
- Очень хорошая равномерность температуры в камере





Температурный режим PulsPlasma[®]-установки для азотирования





Преимущества PulsPlasma[®] азотирования



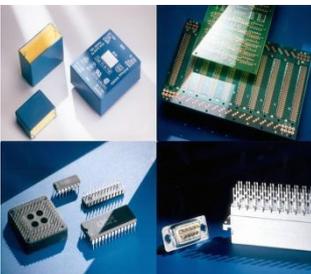
Плазменное азотирование / карбонитрирование
(в сравнении с газовым азотированием)

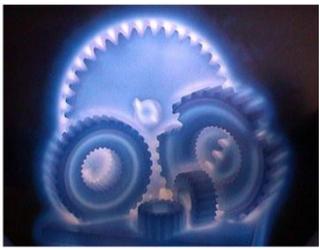
ТЕХНИЧЕСКИЕ:



□ Структура азотированного слоя управляем

- Азотирование с образованием связующего слоя (образование γ' - и ϵ - слоев или смеси слоев управляется составом атмосферы)
- Азотирование без образования связующего слоя
- Влияние параметров процесса на пористость





Преимущества PulsPlasma[®] азотирования



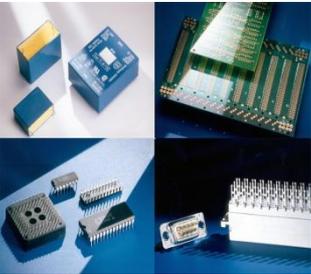
Плазменное азотирование / карбонитрирование
(в сравнении с газовым азотированием)

ТЕХНИЧЕСКИЕ:



□ **Комбинированные процессы в одной установке PulsPlasma[®] Азотирования с:**

- **PulsPlasma[®] Оксидирование**
(Повышение коррозионной стойкости, улучшение гладкости)
- **PulsPlasma[®] CVD**
(TiC, TiN, (Ti,Al)N, DLC)





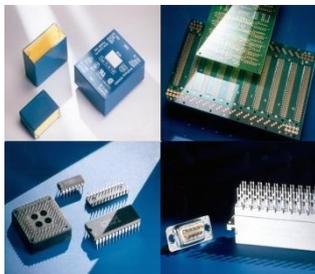
PulsPlasma® Азотирование + последующее оксидирование

□ Улучшение коррозионной стойкости



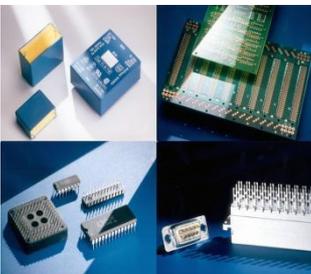
Шаровая цапфа,
PulsPlasma® азотирование
Без посл. Оксидирования
(слева)

с PulsPlasma® оксидированием
(справа)



PulsPlasma® CVD-покрытия

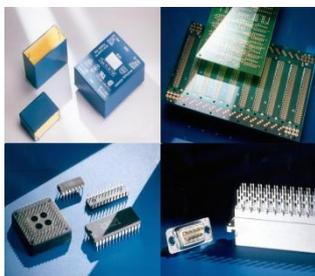
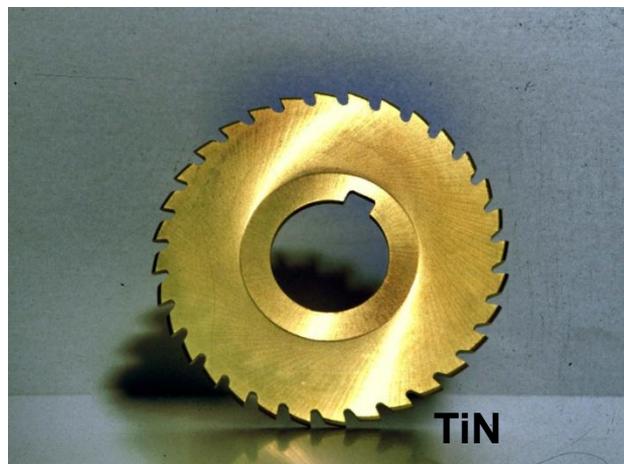
□ Нанесение твердых слоев

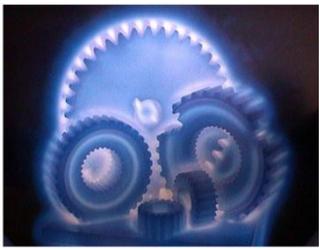




PulsPlasma[®] CVD- покрытия

□ Нанесение твердых слоев



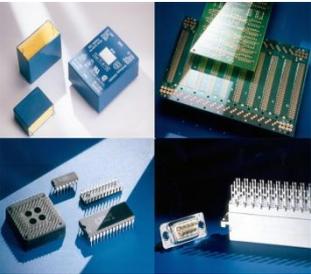


Ограничения PulsPlasma® азотирования

Плазменное азотирование / карбонитрирование
(в сравнении с газовым азотированием)

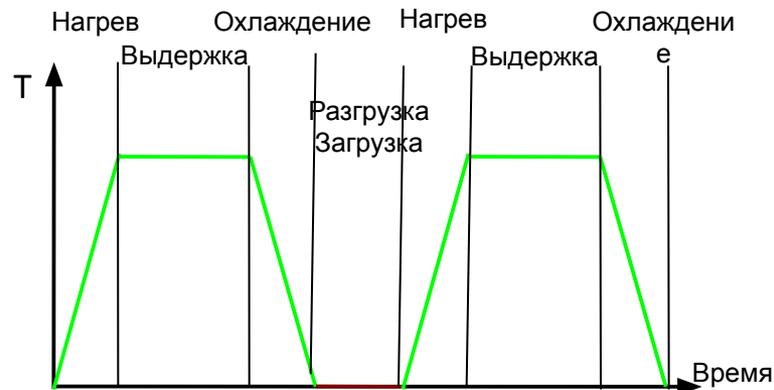
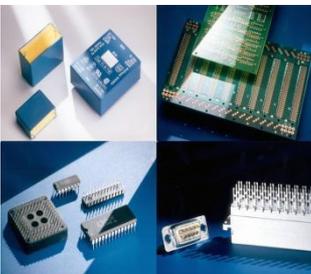
технические:

- Усложнение конструкции садки
 - детали располагаются с зазором друг относительно друга
- Обработка навалом не возможна
- Азотирование в отверстиях углублениях и узких участках ограничено



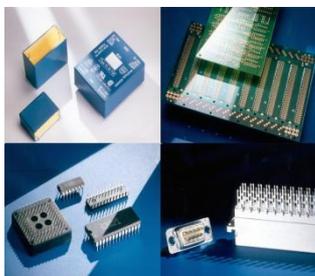


PulsPlasma[®]-Установка азотирования – моно принцип





PulsPlasma® – Установка азотирования PP 20 ø 400 x 800



Технические параметры:

Диаметр камеры/ полезный диаметр:

400 mm / 300 mm

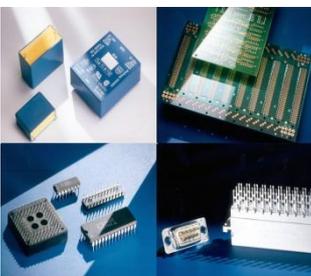
Высота камеры / полезная высота:

800 mm / 500 mm

PLATEG



PulsPlasma® – Установка азотирования PP 200 ø 1200 x 2200



Технические параметры:

Диаметр камеры/ полезный диаметр:
mm

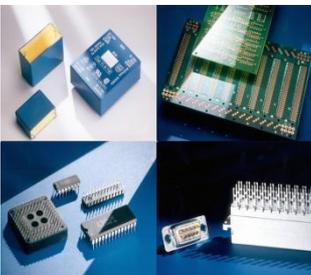
1200 mm / 1000

Высота камеры / полезная высота:
mm

2200 mm / 1700

PLATEG

PulsPlasma® – Установка азотирования PP 300 ø 2700 x 2600



Технические параметры:

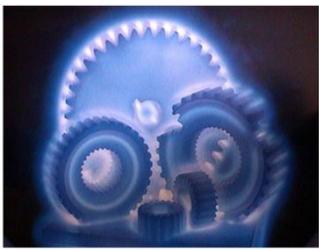
Диаметр камеры/ полезный диаметр:
mm

2700 mm / 2500

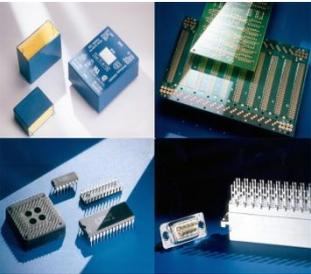
Высота камеры / полезная высота:
mm

2600 mm / 2100

PLATEG



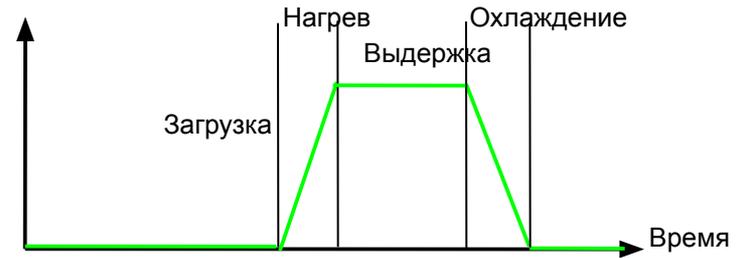
PulsPlasma® - Установка азотирования – шаттл принцип



Стол 1



Стол 2



PulsPlasma® – Установка азотирования PP 200 ø 1200 x 2100



Технические параметры:

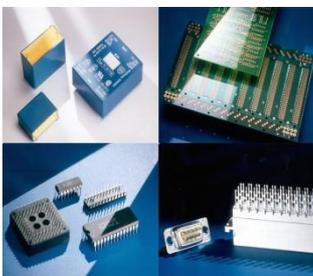
Диаметр камеры/ полезный диаметр:
mm

1200 mm / 1000

Высота камеры / полезная высота:
mm

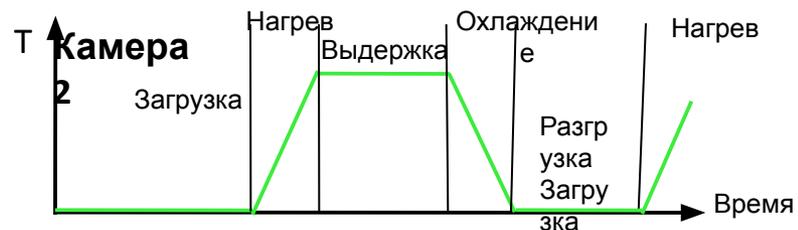
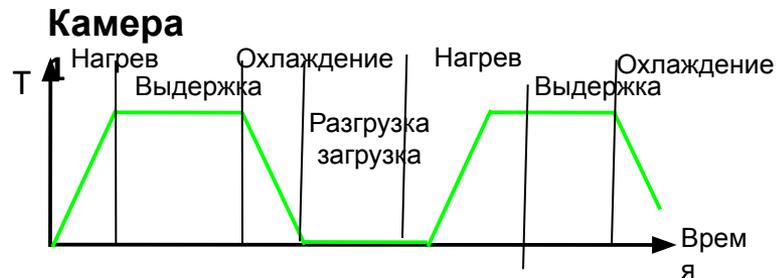
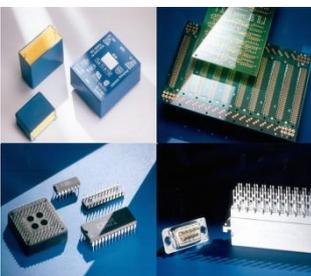
2100 mm / 1600

PIATEG



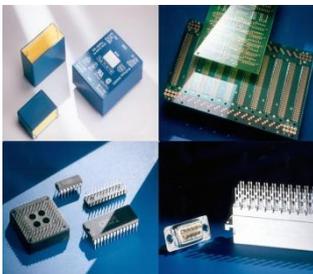


PulsPlasma® - Установка азотирования – тандем принцип



PIATEG

PulsPlasma® – Установка азотирования PP 120 ø 1000 x 2000



Технические параметры:

Диаметр камеры/ полезный диаметр:
mm

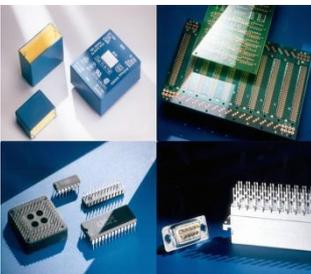
1000 mm / 800

Высота камеры / полезная высота:
mm

2000 mm / 1600

PIATEG

PulsPlasma® – Установка азотирования PP 300 ø 1400 x 2600



Технические параметры:

Диаметр камеры/ полезный диаметр:
mm

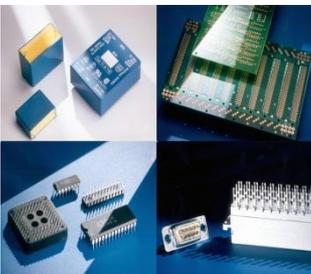
1400 mm / 1200

Высота камеры / полезная высота:
mm

2600 mm / 2000

PLATEG

PulsPlasma® – Установка азотирования PP 300 ø 2000 x 3200



Технические параметры:

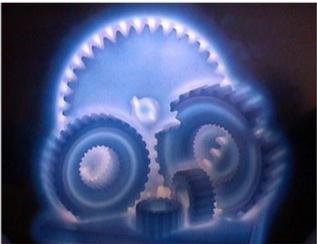
Диаметр камеры/ полезный диаметр:
mm

2000 mm / 1800

Высота камеры / полезная высота:

3200 mm / 2600 mm

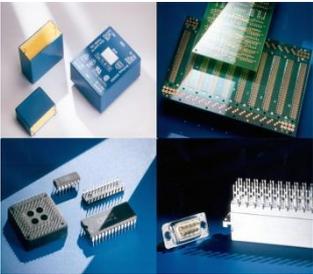
PIATEG

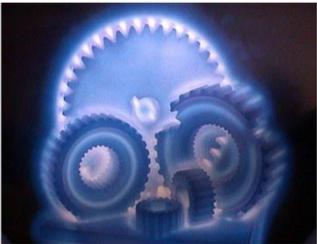


PlateG – Установки



Особенности:

- 
- **Компактная, экономящая место конструкция**
 - все компоненты установки на общем основании,
 - с интегрированным устройством подъема и перемещения вакуумной камеры
 - **Гибкая концепция установки (Модульная система)**
 - моно-, шаттл-, тандем исполнение,
 - при необходимости позже можно дополнять установку
 - **Законченный процесс и технология**
 - комбинация PulsPlasma[®] Азотирования и PulsPlasma[®] CVD в одной установке
 - **Передовая концепция управления**
 - базируется на Microsoft[®] Windows с возможностью удаленного управления и обслуживания
- 
- 



PlateG – Установки

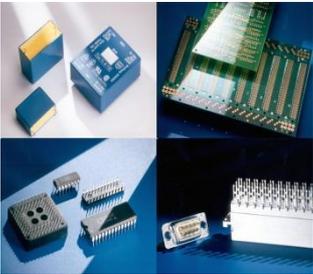


Особенности:



□ Современные системы нагрева и охлаждения

- смонтированные непосредственно на камере нагревателя, ускорение передачи тепла, снижение необходимой мощности нагрева
- нагрев независимо от отдельных контуров нагрева и охлаждения
- очень низкий разброс температуры по зоне ($\pm 5^\circ\text{C}$)



□ Современные системы теплоизоляции

- специальные изоляционные материалы космических технологий,
- малые занимаемые площади,
- снижение расхода тепла



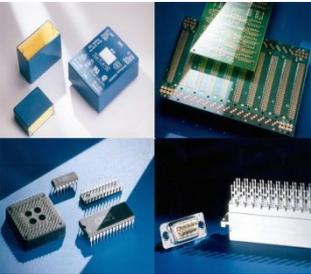
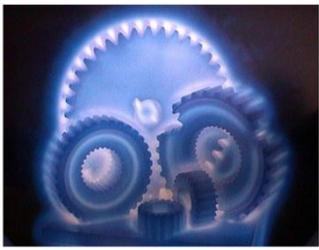
□ современные PulsPlasma[®] Генераторы

- почти прямоугольная форма импульса тока и напряжения
- пульсирующий ток достигает уже меньше чем через μs установленного значения
- активная система защиты от электрической дуги (время подавления $< 1 \mu\text{s}$)



PLATEG

PulsPlasma® Азотирование

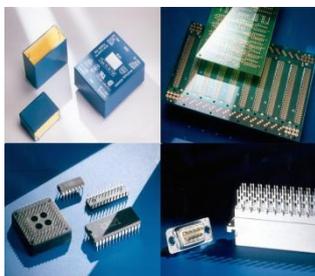


✓ Качество через изменяемый процесс

✓ Производительность через высокую плотность загрузки

✓ Гибкость через оптимальную концепцию установок

✓ Эффективность через комбинацию процессов



Мы благодарим Вас за внимание!

PlaTeG GmbH
Ein Unternehmen der PVA TePla Gruppe

Industriestr. 13
D - 57076 Siegen
Germany
Fon: +49 271 772417
Fax: +49 271 7724133
e-mail: service@plateg.de
Internet: www.plateg.de

Представитель в РФ и странах СНГ фирма ГАЛИКА АГ

www.galika.ru

Тел. (495) 234 60 00

Факс. (495) 954 44 16

PLATEG

Galika AG

PLATEG

Plasma Technik Grün

До новых встреч!